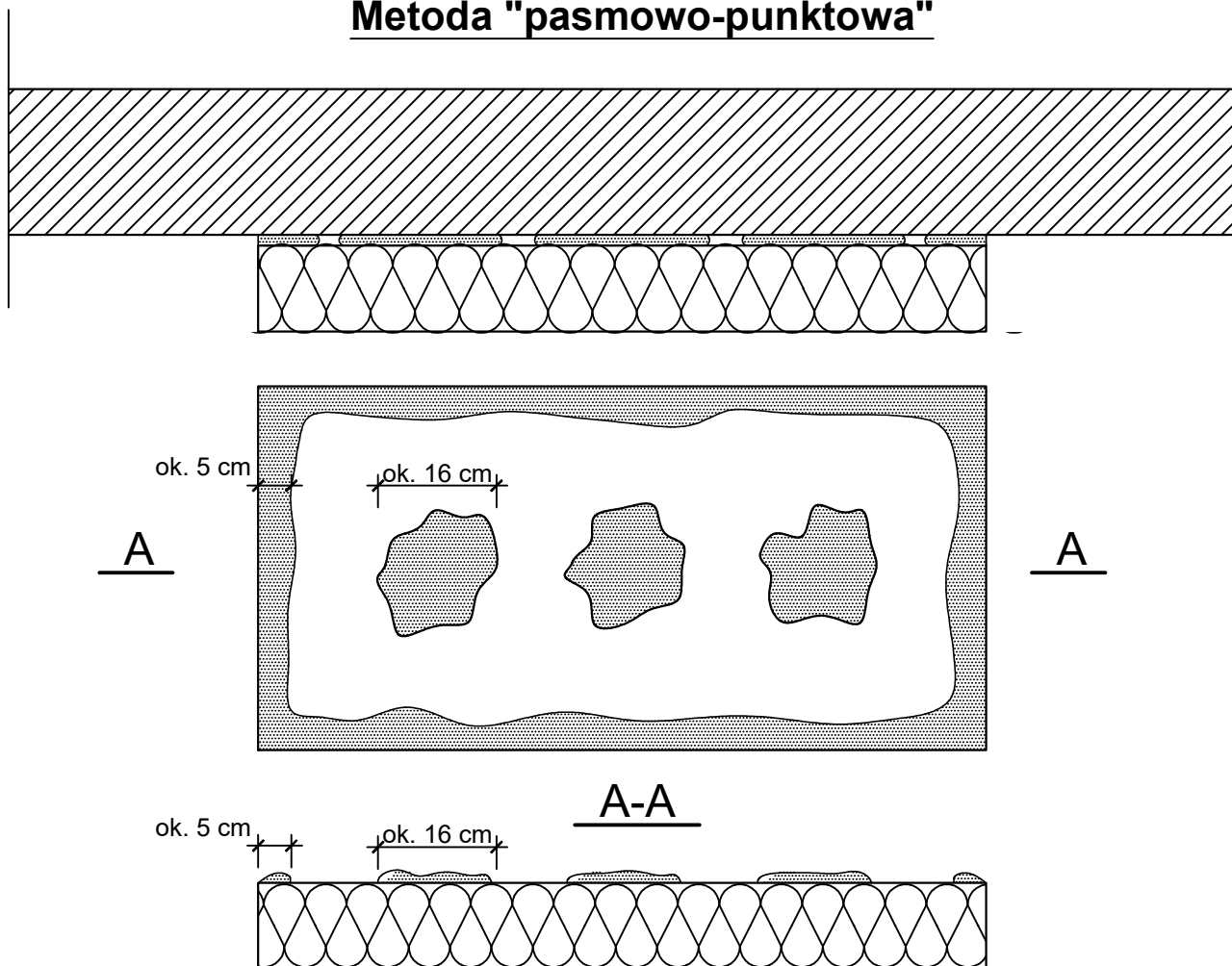
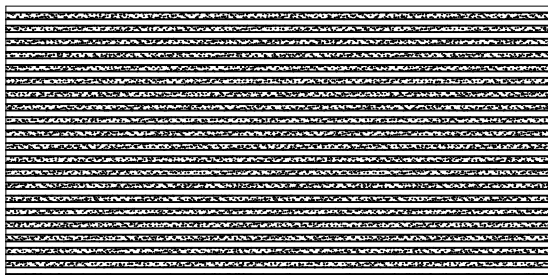


SPOSÓB KLEJENIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ

Metoda "pasmowo-punktowa"



Metoda grzebieniowa



Klej należy nanosić na płyty izolacyjne według tzw. metody pasmowo-punktowej. Na płytę nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając odchyłki równości podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejania płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowane grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 5cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty nałożyć minimum 3 placki zaprawy wielkości dłoni.

Na równych podłożach można nakładać zaprawę na płyty termoizolacyjną całościowo przy użyciu pacy zębatej (ok. 10mm).

UWAGI:

Do klejenia izolacji termicznej używa się:

- fabrycznie przygotowanych dyspresyjnych mas klejowych w przypadku podłoży nienasiąkliwych i drewnopochodnych,
- zapraw klejowych do mieszania z wodą na budowie w przypadku typowych podłoży budowlanych.

Użyte produkty należy każdorazowo przygotować według zaleceń producenta (instrukcje/karty techniczne).

Jednoczesne stosowanie materiałów różnych producentów jest niedopuszczalne!

EKOPROBUD
Pisma projektowo-wykonawcza

EkoProBud

Biurowo projektowe: 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65
tel. 501 053 972, www.ekoprobudsc.com.pl

ADRES INWESTYCJI:

**Budynek mieszkalny wielorodzinny
os. Andaluja 18
41-949 Piekary Śląskie**

TYTUŁ:

PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA OS. ANDALUJA 18 W PIEKARACH ŚLĄSKICH WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI

SPOSÓB KLEJENIA PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ

ARCHITEKTURA PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. L. Witański nr upr. 743/87	PODPIS:	10-2022
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Ł. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK	PODPIS:	SKALA: 1:10
OPRACOWANIE:	mgr inż. N. Kajtoch	PODPIS:	NR RYS.
KIEROWNIK BIURA:	dr inż. T. Muzyczuk	PODPIS:	15